



三晃股份有限公司
Sunko Ink Co., Ltd.

股票代號：1721

三晃股份有限公司

2025年11月法人說明會

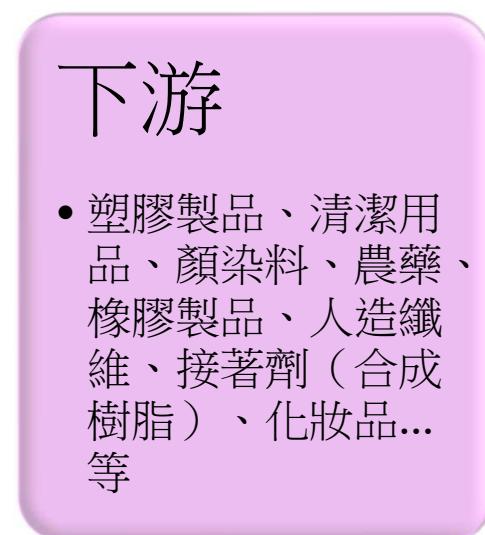
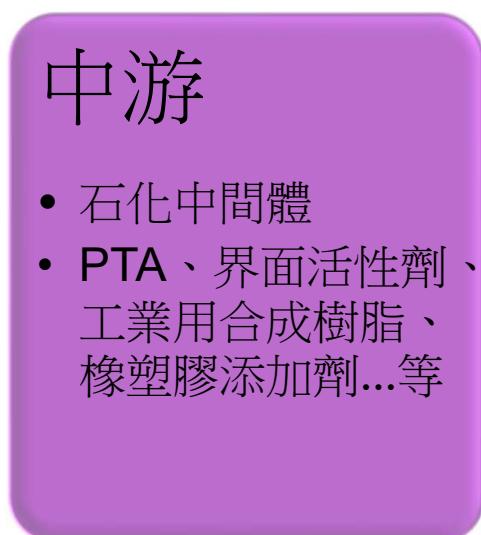
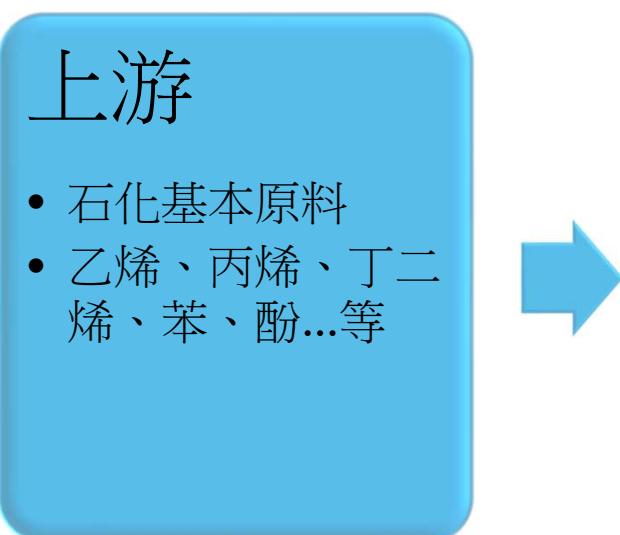
免責聲明

- ① 簡報中除財務摘要之數據外，其他內容並未經會計師或獨立專家審核或審閱。
- ② 簡報之內容資訊可能包含前瞻性之陳述。該陳述係基於本公司對未來之假設與各項本公司無法控制之因素，故未來實際營運結果可能與該陳述有所差異。
- ③ 本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品之要約。

公司簡介

- 主要產品：植物保護用藥、特用化學品、高分子塑膠粒、合成樹脂
- 員工人數：431人
- 資本額：新台幣**18.49**億元
- 合併營收(2024)：新台幣**22.87**億元

產業鏈概況



主要產品



植物保
護用藥

特用化
學品

高分子
塑膠粒

合成
樹脂

植物保護用藥



農業使用之殺蟲劑原體。

特用化學品-抗氧化劑



作為防止橡塑膠產品於受熱加工氧化之安定劑。應用於聚烯烴(如聚乙烯、聚丙烯)及烯烴共聚物、聚碳酸酯、PS樹脂、PVC、工程塑料、橡膠及石油產品、ABS樹脂等高分子材料。亦可用於粘合劑、天然或合成樹脂。

特用化學品-交聯劑



壓克力鋅鹽主要作為高爾夫球芯之原料。

特用化學品-電子化學品



二甲基胺硼烷(DMAB)主要作為印刷電路板黑化製程中使用之還原劑。

特用化學品-阻燃劑



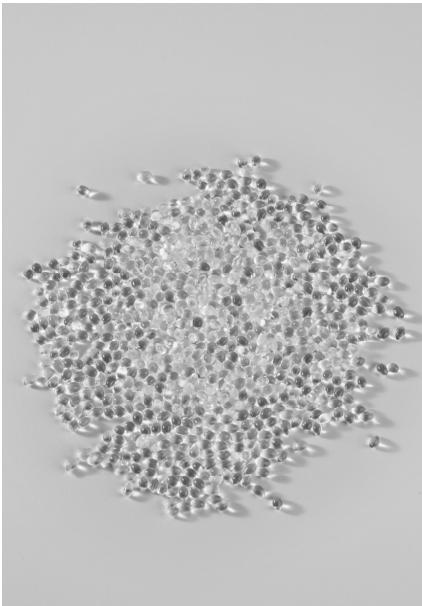
阻燃劑為不易燃燒或遇熱分解為吸熱反應之物質，不含鹵素且與樹脂相容性佳。常見添加於環氧樹脂，作為銅箔基板、電路板、電子設備塑料阻燃應用。

特用化學品-成核劑



成核劑主要作為PP之添加劑，以增加PP製品之透明度或剛性。

高分子-TPU



TPU是熱可塑性聚氨酯基甲酸酯，是由低聚物多元醇軟段與二異氰酸酯擴鏈劑硬段構成的線性嵌段共聚物，可於自然環境中分解屬環保材料，可取代塑膠製品，廣泛應用於鞋業、紡織、管材、輪件、接著劑。

高分子-TPV



TPV 主要是由不同種類及比率的 EPDM / PP 經動態交聯來達到各種硬度和物性，無需化學硫化製程能耗較低，產品具有壓縮永久變形小、具彎曲柔韌性、高撕裂強度、耐水解及耐候性佳、可回收重覆加工。常見應用於線材護套、止滑部件、汽車及建築密封材料、生醫與軟管部件、運動用品。

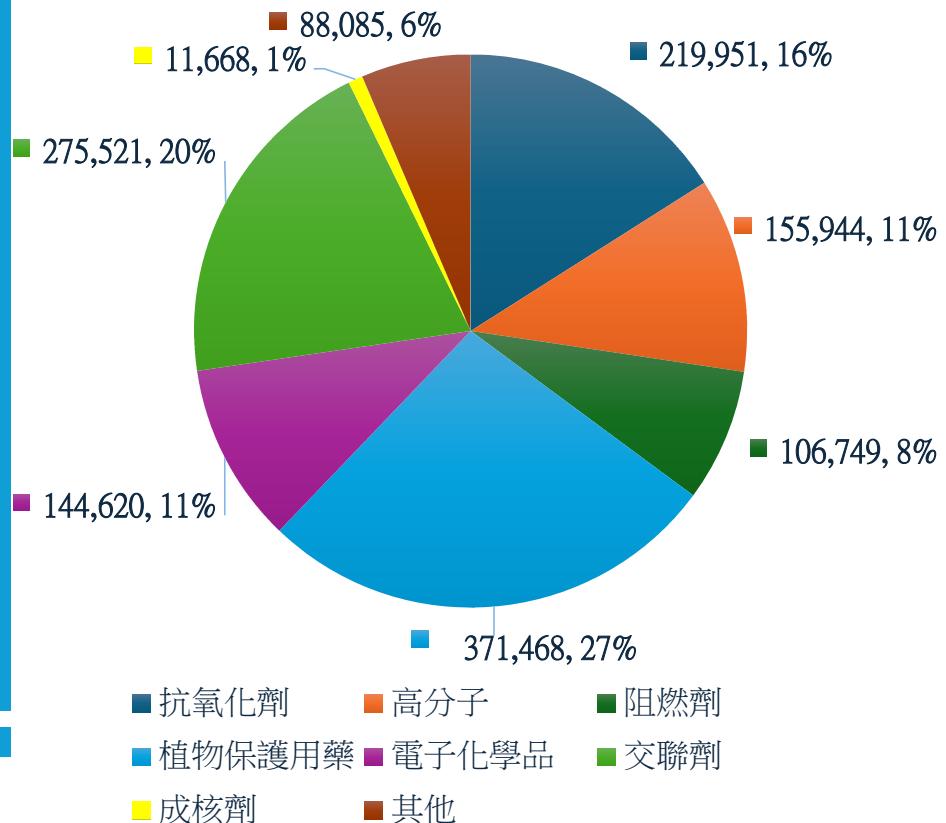
合成樹脂



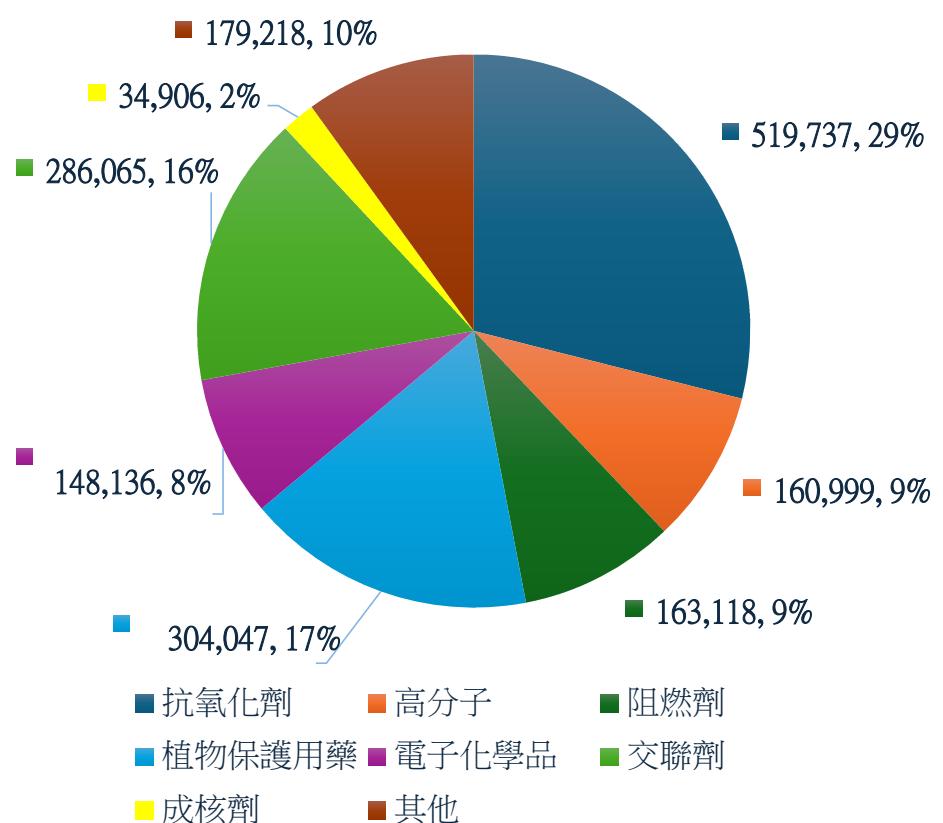
合成樹脂透過下游各項加工，終端市場主要製成
防水材料、接著劑、合成皮革表面處理劑。

銷售組合

2025年度前3季 NTD\$ 13.74億



2024年度前3季 NTD\$ 17.96億



營收分析

- 2025年前3季合併營收較2024年同期減少 422,221仟元。
 - ① 塑料添加劑：近年來中國持續擴張石化產能，挾產能與成本優勢低價輸出，此一狀況至今仍未見好轉，市場供過於求導致售價低迷，削價競爭狀況由泛用型的抗氧化劑逐漸擴大到高效主抗氧化劑，抗氧化劑營收較去年同期減少約3億元是衰退的主因，其他塑料添加劑如阻燃劑、成核劑均面臨相同的問題。
 - ② 高分子：終端市場需求疲軟加上中國企業近二年低價搶入國內TPU市場，使高分子的售價持續低迷。
 - ③ 其他：較去年同期減少主要因計畫性縮減部份不具邊際效益的虧損產品。
- 植物保護用藥：植物保護用藥在中南美洲市場的需求穩定。
- 交聯劑：高爾夫球市場需求依然穩定，惟美國關稅課徵影響，部份美國客戶開始考慮由美國國內供應原料。

損益表摘要

單位：新台幣仟元

	<u>2025年1~9月</u>	<u>2024年1~9月</u>	<u>YOY</u>
營業收入	1,374,006	1,796,227	(23.51%)
營業成本	1,424,418	1,780,972	
營業毛(損)利	(50,412)	15,255	(430.46%)
毛利率	(3.67%)	0.85%	
營業費用	137,873	146,892	(6.14%)
營業(損失)利益	(188,285)	(131,637)	
營業外收入支出合計	(21,636)	(9,080)	
稅前淨(損)利	(209,921)	(140,717)	
稅後淨(損)利	(207,891)	(141,661)	
EPS / 元	(1.12)	(0.77)	

回顧

□ 毛損狀況：

- ① 第二季因台幣急速升值侵蝕公司獲利。
- ② 中國低價搶攻市占，塑料添加劑銷售報價持續走跌，銷售量減少連帶影響產線稼動率，造成單位製造成本上揚。

□ 市場概況：

- ① 中國經濟內捲與產能過剩外溢狀況未緩解，同業競價加劇。
- ② 中美角力及川普的不確定性造成經濟環境充滿變數。
- ③ 石化與塑料添加劑產業已成為紅海市場，加快研發轉向其他高值化的化學品是未來的趨勢。

展望

- 通訊與AI伺服器主機蓬勃發展，對於PCB、CCL材料規格也提高，未來三晃新產品開發主軸將聚焦在開發電子業所需的化學材料。
 - ① BMI：具有良好的熱穩定性佳、機械性質強、高玻璃轉移溫度(Tg)及高硬度，常見使用於銅箔基板。<驗證品質合格、預計明年可量產推廣>
 - ② PPE (OEM)：PPE為通用工程塑料，透過改質具有良好的介電特性、膨脹系數小有優異的尺寸穩定性、出色的耐酸碱性能。改質PPE可作為低介電樹脂應用於高階電路基板。<原廠品質驗證中、預計明年可量產>
 - ③ 新型含磷阻燃劑：自主開發多款新的化學結構，擁有更佳的阻燃性滿足高階電路板的阻燃需求。<取得10公斤級訂單，客戶試做新一代基板中>
- 專業服務：協助客戶加工/改質現有添加物。<品質驗證中>
- Triazine系列抗UV劑（三嗪類）：<送樣驗證中、預計明年可量產推廣>



感謝蒞臨！

Q & A

網站：<https://www.sunko.com.tw>